

台灣發明商品促進協會 函

地址：台北市松山區八德路二段400號7樓
承辦人：賴淑玲
電話：02-8772-3898
電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

受文者：基隆市立明德國民中學

發文日期：中華民國113年9月12日
發文字號：台發協字第1130091207號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：(文稿1_0091207A00_ATTCH2.docx、文稿1_0091207A00_ATTCH3.docx、文稿1_0091207A00_ATTCH4.pdf、文稿1_0091207A00_ATTCH1.pdf)

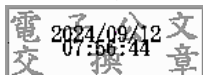
主旨：本協會舉辦「2024第11屆KIDE高雄國際發明暨設計展」，
敬邀 貴校師生蒞臨參訪，以提升學生對創新發明的學習
興趣。

說明：

- 一、本展覽是全台唯一全程以英語進行的發明型展覽，匯聚來自30個國家的400多件創新發明品，展現國際化發明能量。
- 二、參展者包括擁有豐富市場經驗的專業廠商及富有創新思維的年輕學子，參訪者可藉此機會了解全球科技發展趨勢及市場需求，進一步啟發創新思維。
- 三、參訪時間：113年12月6日(五)下午2點至5點。
- 四、展覽地點：高雄展覽館。
- 五、展覽地址：高雄市前鎮區成功二路39號。

正本：基隆市立明德國民中學、基隆市立銘傳國民中學、臺北市立信義國民中學、基隆市立中正國民中學、基隆市立南榮國民中學、基隆市立成功國民中學、基隆市立正濱國民中學、基隆市立建德國民中學、基隆市立百福國民中學、基隆市立碇內國民中學、基隆市立武崙國民中學

副本：



施養隆 會長



裝

訂

線

